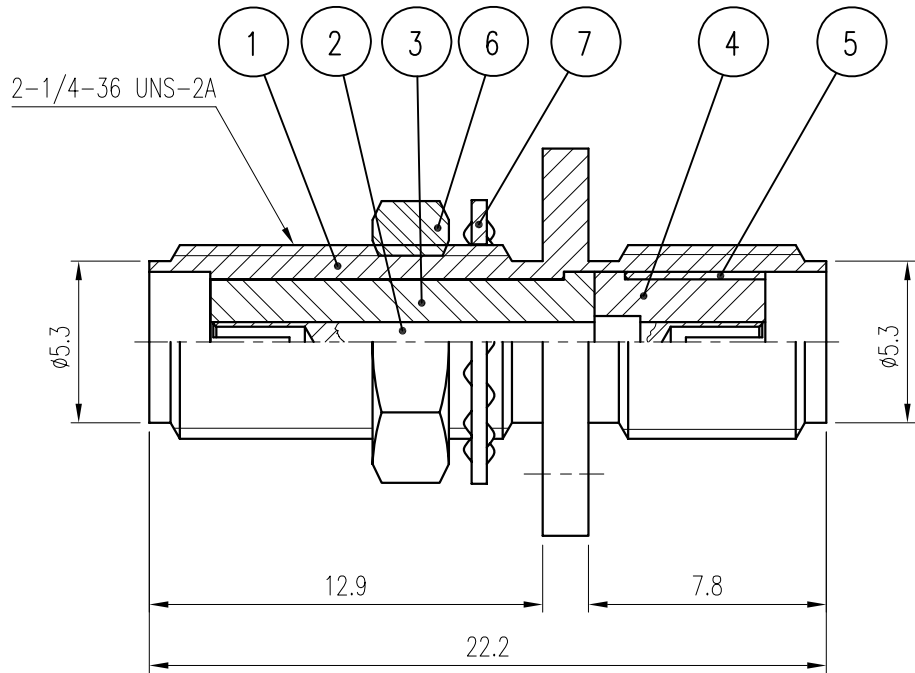
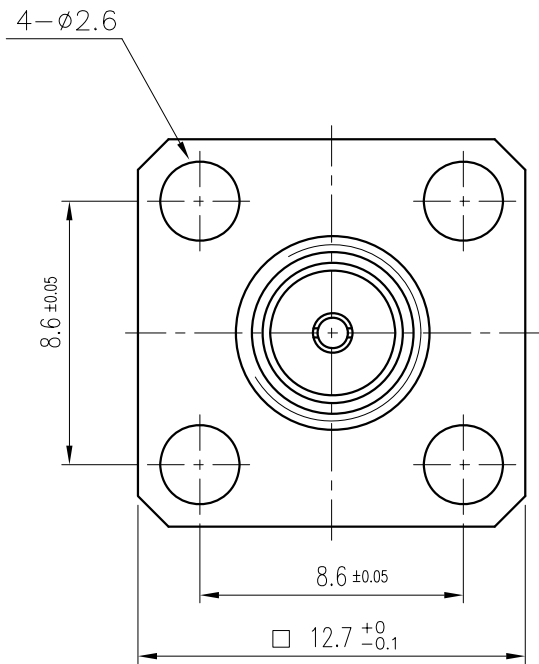


기공 ST											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)											△				
ST(개선)											△				



7	WASHER	1	BsS	Gold Plate	DWA00005-5/1
6	NUT	1	MBsBD	Gold Plate	DNT00024-15/1 (N2001)
5	고정 RING	1	MBsBD	Gold Plate	DSR00059-15/1 (L2002)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00105-N/1 (H2054)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00257-N/1 (H2048)
2	CONATCT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00090-1345/1 (E2054)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00116-135/1 (D2086)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질		표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	1995. 3. 8.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.				
	승인								
재질 _____	검도				도명 S-BA-JJ				
	재도								
열처리 _____	작성부서				A4				
연 구 소									
보호피막처리 _____	척도 4/1	단위 mm	총량	_____	도번				
					AD00028-7/2				
					K314-700-001				